



# 第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 2.5D / 3D 封装 PVD 设备解决方案

演讲人: 罗建恒 博士

演讲摘要:

演讲大纲:

适合对象:

演讲人简介:

罗建恒, 博士, 北京北方华创微电子装备有限公司先进封装 PVD 产品线负责人, 2014 年加入北方华创, 十余年 PVD 设备及工艺开发相关经验, 拥有授权专利 10 余项。